

(19)日本国特許庁(JP)

(12)特許公報(B2)

(11)特許番号  
特許第7411237号  
(P7411237)

(45)発行日 令和6年1月11日(2024.1.11)

(24)登録日 令和5年12月27日(2023.12.27)

(51)国際特許分類

F I

G 0 1 H 17/00 (2006.01)

G 0 1 H 17/00

D

請求項の数 4 (全14頁)

(21)出願番号	特願2021-19127(P2021-19127)	(73)特許権者	000137889
(22)出願日	令和3年2月9日(2021.2.9)		株式会社ミヤワキ
(65)公開番号	特開2022-122060(P2022-122060 A)		大阪府大阪市淀川区田川北 2 丁目 1 番 3 0 号
(43)公開日	令和4年8月22日(2022.8.22)	(74)代理人	100115381
審査請求日	令和4年2月17日(2022.2.17)		弁理士 小谷 昌崇
		(74)代理人	100176304
			弁理士 福成 勉
		(72)発明者	吉川 成雄
			大阪府大阪市淀川区田川北 2 丁目 1 番 3 0 号 株式会社ミヤワキ内
		審査官	中村 圭伸

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 振動プローブおよび計測装置

(57)【特許請求の範囲】

【請求項 1】

筒形状を有するとともに、計測対象物の表面に先端が直に当接される探触棒と、  
前記探触棒の前記先端から入力される前記計測対象物の振動に基づく電気信号を生成する振動センサと、

柱状の外観形状を有し、前記探触棒と前記振動センサとの間に介挿されるとともに、前記探触棒の前記先端から入力された前記振動を前記振動センサに伝達可能なように前記探触棒および前記振動センサと接合される台座部と、  
を備える振動プローブであって、

該振動プローブに対しては、前記計測対象物の表面温度を計測する温度プローブが付随して設けられており、

前記温度プローブは、前記表面温度の計測時において、前記計測対象物の表面に先端が当接されるとともに、前記探触棒に並ぶ状態で延びるように配される筒状のハウジングと、前記ハウジング内を配策され、前記ハウジングの前記先端の近傍で互いに接合された 2 本の熱電対素線と、を備え、

前記ハウジングは、当該ハウジングにおける前記先端とは反対側の他端部が前記台座部に接合されているとともに、前記計測対象物の表面と前記台座部との間において、前記探触棒に対して並列となるように、前記台座部に接合された付属部材として設けられており、

前記探触棒、前記台座部、および前記付属部材は、それぞれが一体の部材で構成されており、

10

20

前記探触棒および前記ハウジングのそれぞれは、前記台座部に対して外嵌された状態で外周側からビス止めされることで接合されている、  
振動プローブ。

【請求項 2】

請求項 1 に記載の振動プローブにおいて、  
前記ハウジングは、前記探触棒と非接触の状態で、前記探触棒の筒内中空部に配されている、  
振動プローブ。

【請求項 3】

請求項 1 または請求項 2 に記載の振動プローブにおいて、  
前記振動センサが生成する前記電気信号は、1 kHz ~ 20 kHz の周波数帯域において、互いに共振周波数が異なる 3 つのピークを有する波形の信号であり、  
前記 3 つのピークは、9 kHz ~ 11 kHz の範囲内に共振周波数を有する第 1 ピークと、前記第 1 ピークの前記共振周波数よりも低い周波数帯域内に共振周波数を有する第 2 ピークと、前記第 1 ピークの前記共振周波数よりも高い周波数帯域内に共振周波数を有する第 3 ピークとで構成されている、  
振動プローブ。

【請求項 4】

計測対象物の振動の強度を計測する計測装置であって、  
請求項 1 から請求項 3 の何れかに記載の振動プローブを備える、  
計測装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、振動プローブおよび計測装置に関し、特に、蒸気や復水が流れるスチーム配管やスチームトラップ等を計測対象とする計測装置に関する。

【背景技術】

【0002】

蒸気が流通する配管設備から復水（ドレン）のみを排出する用途に用いられるスチームトラップが知られている。また、当該スチームトラップやその入り口部分のスチーム配管の振動の強度および表面温度を計測し、それらの相互関係から蒸気漏れの有無を診断することが行われている。このような診断には、スチームトラップ等の振動の強度を計測するための振動プローブと、スチームトラップ等の表面温度を計測するための温度センサとを備える計測装置が用いられる。

【0003】

ここで、計測装置としては、作業者が携帯する可搬タイプのもものと、スチームトラップ等に振動プローブや温度センサが固定された設置タイプのもものとがある。特許文献 1 には、可搬タイプの計測装置が開示され、特許文献 2 には、設置タイプの計測装置が開示されている。例えば、特許文献 2 に開示の計測装置における振動プローブは、一端が計測対象物に当接される検出針と、検出針の他端が接合される伝達板と、伝達板における検出針とは反対側の主面に接合される振動センサとを有する。また、温度プローブは、円環形状の板材で形成され、振動プローブにおける検出針の上記一端の周りを囲むように配される接触板と、接触板に各一端が接続され、各他端が回路基板に接続された 2 本の熱電対線とを有する。

【0004】

特許文献 1、2 に開示の計測装置では、振動プローブにおける検出針の上記一端と、温度プローブにおける接触板とが計測対象物の表面に当接されることで、計測対象物における当接部分での振動の強度と表面温度とを計測することができる。

【先行技術文献】

【特許文献】

【 0 0 0 5 】

【文献】特開 2 0 1 7 - 2 1 5 2 6 7 号公報

【文献】特許第 6 4 3 9 0 8 5 号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【 0 0 0 6 】

スチームトラップ等における蒸気漏れの有無を診断するために用いられる上記のような計測装置では、検出針から入力された振動を音として捉え、振動センサで電気信号に変換される。そして、振動センサで変換された電気信号は、当該信号を演算処理する回路基板に送られる。回路基板では、振動センサから送られた電気信号を振幅値として読み取り、A / D 変換後に積分して、蒸気信号として振動の強度が算出される。

10

【 0 0 0 7 】

しかしながら、従来技術に係る計測装置では、振動センサで生成される電気信号（蒸気信号）が 1 つまたは 2 つのピークしか有さない波形であり、当該波形を積分して得られる積分値が小さく計測精度が低いという問題がある。

【 0 0 0 8 】

本発明は、上記のような問題の解決を図ろうとなされたものであって、高い計測精度をもって計測対象物の振動の強度を計測することができる振動プローブおよび計測装置を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

20

【 0 0 0 9 】

本発明の一態様に係る振動プローブは、探触棒と、振動センサと、台座部と、を備える。前記探触棒は、筒形状を有するとともに、計測対象物の表面に先端が直に当接される。前記振動センサは、前記探触棒の前記先端から入力される前記計測対象物の振動に基づく電気信号を生成する。前記台座部は、柱状の外観形状を有し、前記探触棒と前記振動センサとの間に介挿されるとともに、前記探触棒の前記先端から入力された前記振動を前記振動センサに伝達可能なように前記探触棒および前記振動センサと接合される。

本態様に係る振動プローブに対しては、前記計測対象物の表面温度を計測する温度プローブが付随して設けられている。前記温度プローブは、前記表面温度の計測時において、前記計測対象物の表面に先端が当接されるとともに、前記探触棒に並ぶ状態で延びるように配される筒状のハウジングと、前記ハウジング内を配策され、前記ハウジングの前記先端の近傍で互いに接合された 2 本の熱電対素線と、を備える。前記ハウジングは、当該ハウジングにおける前記先端とは反対側の他端部が前記台座部に接合されているとともに、前記計測対象物の表面と前記台座部との間において、前記探触棒に対して並列となるように、前記台座部に接合された付属部材として設けられている。そして、本態様に係る振動プローブでは、前記探触棒、前記台座部、および前記付属部材は、それぞれが一体の部材で構成されている。

30

また、本態様に係る振動プローブにおいて、前記探触棒および前記ハウジングのそれぞれは、前記台座部に対して外嵌された状態で外周側からビス止めされることで接合されている。

40

【 0 0 1 0 】

上記態様に係る振動プローブでは、計測対象物の振動強度の計測時において、計測対象物の表面と振動センサとの間における振動の伝達経路に、探触棒と付属部材と台座部との 3 つの部材が介在した状態となる。このため、上記態様に係る振動プローブから出力される電気信号においては、3 つのピークを少なくとも備える波形を得ることができる。よって、上記態様に係る振動プローブから出力される電気信号を A / D 変換し、当該変換後のデータを積分した場合には、2 つ以下のピークしか有さない波形に比べて大きな積分値を確保することができる。これより、上記態様に係る振動プローブを用いる場合には、高い計測精度を実現することができる。

【 0 0 1 2 】

50

また、上記態様に係る振動プローブでは、温度プローブのハウジングを上記付属部材として採用する。よって、振動の強度の計測精度を高めるために、余計な部材を設ける必要がなく、振動プローブの大型化を抑制することができ、また、製造コストの上昇も抑制することができる。

【0013】

上記態様に係る振動プローブにおいて、前記ハウジングは、前記探触棒と非接触の状態で、前記探触棒の筒内中空部に配されていてもよい。

【0014】

上記態様に係る振動プローブでは、探触棒の筒内中空部に温度プローブのハウジングが收容されている。よって、上記態様に係る振動プローブを用いれば、計測対象物における表面温度の計測箇所と略同一の箇所で振動の強度を計測することができ、スチームトラップ等における蒸気漏れの有無の診断を高い精度で行うのに優位である。

10

【0018】

上記態様に係る振動プローブにおいて、前記振動センサが生成する前記電気信号は、1 kHz ~ 20 kHz の周波数帯域において、互いに共振周波数が異なる3つのピークを有する波形の信号であってもよい。そして、前記3つのピークは、9 kHz ~ 11 kHz の範囲内に共振周波数を有する第1ピークと、前記第1ピークの前記共振周波数よりも低い周波数帯域内に共振周波数を有する第2ピークと、前記第1ピークの前記共振周波数よりも高い周波数帯域内に共振周波数を有する第3ピークとで構成されていてもよい。

【0019】

20

上記態様に係る振動プローブにおいて、振動センサで生成される電気信号は、1 kHz ~ 20 kHz の範囲内に互いに共振周波数が異なる3つのピークを有する波形の信号である。なお、1 kHz ~ 20 kHz の周波数帯域は、スチームトラップやスチーム配管等からの蒸気漏れの有無を診断するのに観察が必要となる範囲である。

【0020】

蒸気や復水（ドレン）の何れか一方が流れるスチームトラップ等の計測対象物においてその振動を計測する場合に、10 kHz 付近の振動周波数を調べることで、計測対象物内を流れる流体が蒸気であるか否かを比較的高い精度で判別できることが知られている。そして、上記態様に係る振動プローブの振動センサで生成される電気信号の波形には、9 kHz ~ 11 kHz（10 kHz 付近）に共振周波数を有する第1ピークが含まれる。このため、上記態様に係る振動プローブでは、計測対象物内を流れる流体が蒸気であるか否かを高い精度で判別するのに有用である。

30

【0021】

また、上記態様に係る振動プローブの振動センサで生成される電気信号の波形には、1 kHz ~ 20 kHz の周波数帯域に、第1ピークの他に第2ピークおよび第3ピークを有する。このように波形に3つのピークが現れるのは、計測対象物の表面と振動センサとの間の振動伝達経路に、探触棒および台座部の他に付属部材が介在していることに起因している。即ち、計測対象物の表面と振動センサとの間の振動伝達経路に3つの部材が介在しているので、波形に3つのピークが現れる。よって、上述のように、1 kHz ~ 20 kHz の周波数帯域における電気信号を積分した場合に、1つのピークや2つのピークしか有さない信号に比べて、大きな積分値を得ることができる。これによっても、計測対象物内を流れる流体が蒸気であるか否かを高い精度で判別するのに有用である。

40

【0022】

本発明の一態様に係る計測装置は、計測対象物の振動の強度を計測する計測装置である。本態様に係る計測装置は、上記の何れかの態様に係る振動プローブを備える。

【0023】

上記態様に係る計測装置では、上記の何れかの態様に係る振動プローブを備えるので、上述のような効果をそのまま得ることができる。

【発明の効果】

【0024】

50

上記の各態様では、高い計測精度をもって計測対象物の振動の強度を計測することができる。

【図面の簡単な説明】

【 0 0 2 5 】

【図 1】本発明の実施形態に係る計測装置の構成を示す正面図である。

【図 2】プローブの構成を示す斜視図である。

【図 3】図 2 の I I I - I I I 線断面を示す断面図である。

【図 4】振動の強度を算出するための制御系統を示すブロック図である。

【図 5】回路基板に入力される蒸気信号の波形を示すグラフである。

【図 6】比較例に係る計測装置で得られる蒸気信号の波形を示すグラフである。

10

【図 7】変形例に係る計測装置のプローブの構成を示す図であって、( a ) は側面図、( b ) はその一部を示す側面図である。

【発明を実施するための形態】

【 0 0 2 6 】

以下では、本発明の実施形態について、図面を参酌しながら説明する。なお、以下で説明の形態は、本発明の一例であって、本発明は、その本質的な構成を除き何ら以下の形態に限定を受けるものではない。

【 0 0 2 7 】

1 . 計測装置 1 の構成

本実施形態に係る計測装置 1 の構成について、図 1 を用いて説明する。

20

【 0 0 2 8 】

図 1 に示すように、計測装置 1 は、扁平直方体形状を有する筐体部 1 0 と、筐体部 1 0 の上面 1 0 a から Y 方向外向き（上向き）に突出形成されたプローブ 1 1 とを備える。なお、本実施形態に係る計測装置 1 は、蒸気や復水（ドレン）が流れるスチームトラップやスチーム配管等の計測対象物の状態を検出し、その結果を診断装置（図示を省略。）に無線送信するものである。そして、計測装置 1 は、計測対象物であるスチームトラップ等の振動の強度および表面温度を計測するための可搬タイプの装置である。

【 0 0 2 9 】

筐体部 1 0 は、計測時に作業者が把持する部位である。作業者は、計測時において、例えば、側面 1 0 b などとを把持する。筐体部 1 0 の前面（図 1 の紙面手前側の面）には、上面 1 0 a に近い部分に表示部 1 2 が設けられ、表示部 1 2 が設けられた部分よりも下方の部分に各種スイッチ 1 3 ~ 1 7 および電源インジケータ 1 8 が設けられている。

30

【 0 0 3 0 】

表示部 1 2 は、例えば、液晶ディスプレイパネル（LCD パネル）で構成されており、計測結果（振動の強度、表面温度）や、当該計測結果に基づく診断結果などの各種情報が表示される。

【 0 0 3 1 】

各種スイッチ 1 3 ~ 1 7 は、計測装置 1 の電源を ON / OFF するための電源スイッチ、各種コマンドを選択・実行するためのコマンドスイッチ、データ表示などの送り / 戻しを行うためのスクロールスイッチなどである。

40

【 0 0 3 2 】

また、筐体部 1 0 の内部には、コントローラを構成する回路基板 1 9 が収容されている。コントローラは、MPU / CPU、ASIC、ROM、RAM 等を含むマイクロプロセッサと、メモリとを有して構成されている。コントローラは、メモリに予め格納されたファームウェア等を実行することにより、プローブ 1 1 で検出された振動の強度および表面温度の各情報を演算処理する。演算処理された信号は、診断装置に送信される。また、コントローラは、診断装置からの診断結果を受信するとともに、当該診断結果を表示部 1 2 に表示させる機能も有する。

【 0 0 3 3 】

2 . プローブ 1 1 の構成

50

プローブ 11 の構成について、図 2 および図 3 を用いて説明する。

【 0 0 3 4 】

図 2 および図 3 に示すように、プローブ 11 は、計測対象物であるスチームトラップ等の振動の強度を検出するための振動プローブ 111 と、スチームトラップ等の表面温度を検出するための温度プローブ 117 とを有する。振動プローブ 111 は、スチームトラップ等からの振動の入力を受ける探触棒 112 と、探触棒 112 に入力された振動の強度に応じて信号を出力する振動センサ（例えば、圧電型加速度センサ）114 と、探触棒 112 と振動センサ 114 との間に介挿され、探触棒 112 および振動センサ 114 が固定される台座部 113 とを有する。

【 0 0 3 5 】

探触棒 112 は、筒軸に沿って延びる円筒形の金属製パイプであって、例えば、ステンレス鋼からなるパイプで構成されている。探触棒 112 における開口 112c の周りを囲む端面 112b がスチームトラップ等の表面に押し当てられる部位（先端）である。探触棒 112 は、外径が D1、内径が D2、肉厚が t で形成されている。

【 0 0 3 6 】

台座部 113 は、振動センサ 114 が固定された側から順に、大径部 113a、中径部 113b、小径部 113c を有する。台座部 113 は、例えば、ステンレス鋼から形成されており、大径部 113a、中径部 113b、および小径部 113c が一体に形成されている。

【 0 0 3 7 】

台座部 113 における中径部 113b の外径は、探触棒 112 の内径 D2 と略同等、または内径 D2 よりも若干大きく設定されている。探触棒 112 は、台座部 113 の中径部 113b に外嵌され、当該探触棒 112 の筒端（図 3 の右側端部）が台座部 113 における大径部 113a の面（図 3 の左側の面）に突き当てられた状態で、外側からビス 115 により固定されている。なお、台座部 113 における大径部 113a および中径部 113b は、筐体部 10 における上面 10a（図 1 を参照。）よりも筐体部 10 の内方に収容された状態となっている。

【 0 0 3 8 】

振動センサ 114 は、圧電素子として圧電型セラミックスが使用された圧電型加速度センサにより構成されている。振動センサ 114 は、台座部 113 における大径部 113a の後端面 113d にビス 116 により固定されている。これにより、探触棒 112 の端面 112b から入力されたスチームトラップ等の振動は、探触棒 112 および台座部 113 を介して振動センサ 114 に入力される。図 2 に示すように、振動センサ 114 には、筐体部 10 の内方に収容された回路基板 19 に対して配線 123 により接続されている。振動センサ 114 は、入力された振動の強度に応じた電気信号を生成し、配線 123 を通じて回路基板 19 に当該電気信号を出力する。

【 0 0 3 9 】

温度プローブ 117 は、振動プローブ 111 における探触棒 112 の筒内中空部 112a 内に配置されている。具体的に、温度プローブ 117 は、探触棒 112 の筒内中空部 112a の径方向の略中心部に、探触棒 112 の内周面に対して非接触の状態で配置されている。温度プローブ 117 は、ハウジング 118 と、熱電対素線 119、120 と、接触板 122 とを有する。ハウジング 118 は、円筒形状を有し、筒軸が探触棒 112 と同軸となるように配されている。なお、本実施形態では、ハウジングは、例えば、ステンレス鋼からなるパイプで構成されている。

【 0 0 4 0 】

熱電対素線 119、120 は、ハウジング 118 の筒内中空部 118a で配策されている。接触板 122 は、図示を省略する弾性部材により、ハウジング 118 の筒内中空部 118a 側から外側に向けて付勢されている。接触板 122 は、外部から力が付加されていない自然状態において、ハウジング 118 の開口および探触棒 112 の開口 112c から外方に突出しており、外力を受けることで内方に押し込まれるように構成されている。こ

10

20

30

40

50

のため、温度プローブ 117 のハウジング 118 についても、スチームトラップ等の表面に当接または近接し、スチームトラップ等の振動が入力される。

【0041】

なお、熱電対素線 119, 120 は、例えば、一方がクロメル線であり、他方がアルメル線で構成されている。熱電対素線 119, 120 は、それぞれがガラス繊維やフッ素樹脂等の被覆材によって被覆されている。熱電対素線 119 と熱電対素線 120 とは、各一端同士が接触板 122 の同じ位置で接合されている（接合部 121）。これにより、接触板 122 によって熱電対素線 119, 120 を含む熱電対の測温接点が構成されている。そして、接触板 122 の外側の主面 122a がスチームトラップ等の表面に当接することで、スチームトラップ等の表面温度が検出される。そして、図 2 および図 3 に示すように、温度プローブ 117 において、熱電対素線 119, 120 は、台座部 113 に形成された溝部 113e を通り配線 124 に接続されている。温度プローブ 117 で検出されたスチームトラップ等の表面温度に関する信号は、当該配線 124 を通じて回路基板 19 に出力される。

10

【0042】

ハウジング 118 は、接触板 122 が出沒可能とされた開口とは反対側の開口に台座部 113 の小径部 113c が嵌入され、ビス 125 により固定されている。これにより、台座部 113 には、振動センサ 114 と、探触棒 112 と、ハウジング 118 とが一体に結合されている。

【0043】

20

### 3. 振動プローブ 111 の具体的構成

蒸気および復水（ドレン）の何れか一方が流れるスチームトラップ等の計測対象物においてその振動を計測した場合、計測対象物を流れる流体が蒸気であるか否かによって、特定の周波数成分の振動強度が大きく異なり、特に、10 kHz 付近の振動周波数を調べることで、計測対象物内を流れる流体が蒸気であるか否かを比較的高い精度で判別できることが知られている（特開 2016-011904 号公報）。

【0044】

そのため、スチームトラップ等の蒸気漏れの有無の診断を行う場合に使用する計測装置 1 の振動プローブ 111 については、10 kHz 付近の振動強度を高い精度をもって計測できるように振動プローブ 111 を構成することが重要となる。

30

【0045】

以上の知見を基に、振動プローブ 111 を次のような構成を有するようにすることが重要であることを見出した。

【0046】

図 3 に示す、振動プローブ 111 の各値について、次の関係式を満たすように設定することができる。

$$f = C \times (D1 / L2) \cdots (式1)$$

上記の関係式において、 $f$  は共振周波数、 $C$  は構成材料が有する振動加速度であり、 $D1$ 、 $L1$  は図 3 に示す各値である。

【0047】

40

また、本願発明者は、鋭意検討を重ね、図 3 に示すように探触棒 112 が筒内中空部 112a を有する円筒体であり、内径が  $D2$  である場合には、形状係数を考慮して、上記関係式 1 を次のように変形することができるとの知見を得た。なお、形状係数は、長さ  $L1$  に占める中空部分の長さ  $L2$  の割合に応じて設定される値である。

$$f = C \times ((D1 - D2) / L1) \times \cdots (式2)$$

本実施形態では、探触棒 112 を一例としてステンレス鋼で形成する場合に、細径化と強度とのバランスを確保しつつ共振周波数が 10 kHz 付近となるように、上記の関係式 2 に基づいて、振動プローブ 111 の各値  $L1$ 、 $L2$ 、 $D1$ 、 $D2$  を設定することができる。

【0048】

50

なお、振動プローブ 1 1 1 における探触棒 1 1 2 をステンレス鋼以外の金属材料で形成する場合にも、用いる C の値が異なることとなるが、上記の関係式 2 に基づいて各値 L 1 , L 2 , D 1 , D 2 を設定することができる。

【 0 0 4 9 】

#### 4 . 計測装置 1 における振動の強度を算出するための制御系統

計測装置 1 における振動の強度を算出するための制御系統について、図 4 を用いて説明する。なお、図 4 では、表面温度の算出のための制御系統については図示を省略している。

【 0 0 5 0 】

図 4 に示すように、計測装置 1 の回路基板 1 9 には、A / D 変換部 1 9 1 と、信号増幅部 1 9 2 と、積分値算出部 1 9 3 と、振動強度算出部 1 9 4 とを有する。A / D 変換部 1 9 1 は、振動センサ 1 1 4 から配線 1 2 3 を介して入力されるアナログ信号をデジタル信号に変換する部位である。信号増幅部 1 9 2 は、A / D 変換されたデジタル信号の振幅を増幅する部位である。積分値算出部 1 9 3 は、所定の周波数域における信号の積分値を算出する部位である。振動強度算出部 1 9 4 は、積分値算出部 1 9 3 で算出された積分値を用いてスチームトラップ 5 0 0 の振動の強度を算出する部位である。

【 0 0 5 1 】

本実施形態に係る計測装置 1 では、スチームトラップ 5 0 0 の振動の強度および表面温度を計測する場合に、スチームトラップ 5 0 0 の表面 5 0 0 a に対して探触棒 1 1 2 の端面（先端）1 1 2 b とハウジング 1 1 8 の先端とが当接する。このため、矢印で示すように、探触棒 1 1 2 およびハウジング 1 1 8 の両方を振動が伝達される。換言すると、計測装置 1 では、スチームトラップ 5 0 0 の表面 5 0 0 a と振動センサ 1 1 4 との間の振動の伝達経路において、探触棒 1 1 2 と、台座部 1 1 3 と、温度プローブ 1 1 7 のハウジング 1 1 8 との 2 つの部材が介在することとなる。なお、本実施形態に係るハウジング 1 1 8 は、「付属部材」に該当する。そして、振動の伝達経路において、ハウジング 1 1 8 は、探触棒 1 1 2 に対して並列に配され、台座部 1 1 3 に対して直列に配されている。

【 0 0 5 2 】

#### 5 . 蒸気信号の波形

回路基板 1 9 に入力される蒸気信号（電気信号）の波形について、図 5 および図 6 を用いて説明する。図 5 は、本実施形態に係る計測装置 1 における蒸気信号の波形であり、図 6 は、比較例に係る計測装置における蒸気信号の波形である。なお、比較例に係る計測装置は、上記特許文献 2 に開示されているような、中実で長尺状の検出針と、振動センサとの間に板状の接触板が介挿された構造のものである。

【 0 0 5 3 】

図 5 に示すように、本実施形態に係る計測装置 1 では、スチームトラップ 5 0 0 における蒸気漏れの有無を診断するのにあたり考慮が必要な 1 k H z ~ 2 0 k H z の周波数帯域において、3 つのピークを有する蒸気信号の波形が得られた。具体的には、共振周波数 R f 1 ( 1 0 k H z 付近の周波数 ) で振幅が最も高い E 1 、共振周波数 R f 2 ( 8 k H z 付近の周波数 ) で振幅が次に高い E 2 、共振周波数 R f 3 ( 1 4 k H z 付近の周波数 ) で 3 番目に高い E 3 となっている。なお、共振周波数が R f 1 のピークが「第 1 ピーク」、共振周波数が R f 2 のピークが「第 2 ピーク」、共振周波数が R f 3 のピークが「第 3 ピーク」に該当する。

【 0 0 5 4 】

このように、本実施形態に係る計測装置 1 では、スチームトラップ 5 0 0 の表面 5 0 0 a と振動センサ 1 1 4 との間の振動の伝達経路において、探触棒 1 1 2 および台座部 1 1 3 に加えて、付属部品としてのハウジング 1 1 8 を配することで、3 つのピークを有する波形を得ることができる。

【 0 0 5 5 】

一方、図 6 に示すように、比較例に係る計測装置では、1 k H z ~ 2 0 k H z の周波数帯域において、2 つのピークを有する蒸気信号の波形が得られた。具体的には、共振周波数 R f 9 1 ( R f 1 よりも低い周波数 ) で振幅が最も高い E 9 1 、共振周波数 R f 9 2 (

10

20

30

40

50



R f 1 よりも高い周波数)で振幅が低いE 9 2となっている。そして、図6に示すように、比較例の波形では、スチームトラップ500における蒸気漏れの有無を診断するのに重要となる共振周波数がR f 1 (10kHz付近)においてピークが存在しない。このような波形は、上記の関係式1, 2が考慮されていないことが原因であると考えられる。そして、1kHz~20kHzの周波数帯域に2つのピークしか有さないのは、比較例に係る計測装置においてはスチームトラップの表面と振動センサとの間の振動の伝達経路において、検出針と接触板との2つの部材しか介在していないことに起因すると考えられる。

【0056】

#### 6. 効果

本実施形態に係る振動プローブ111では、計測対象物であるスチームトラップ500の振動強度の計測時において、スチームトラップ500の表面500aと振動センサ114との間における振動の伝達経路に、探触棒112とハウジング118と台座部113との3つの部材が介在した状態となる。このため、振動プローブ114から出力される電気信号(蒸気信号)においては、共振周波数R f 1, R f 2, R f 3で3つのピークを備える波形を得ることができる。よって、振動プローブ111から出力される電気信号をA/D変換し、当該変換後のデータを積分した場合に大きな積分値を確保することができる。これより、本実施形態に係る振動プローブ111を採用する計測装置1では、高い計測精度を実現することができる。

【0057】

また、本実施形態に係る振動プローブ111では、温度プローブ117のハウジング118を台座部113に接合することで、振動の伝達経路において、ハウジング118が探触棒112と並列、台座部113と直列に配された付属部材とすることができる。よって、振動の強度の計測精度を高めるために、余計な部材を設ける必要がなく、振動プローブ111の大型化を抑制することができ、また、製造コストの上昇も抑制することができる。

【0058】

また、図5に示したように、本実施形態に係る振動プローブ1において、振動センサ114で生成される電気信号は、1kHz~20kHzの範囲内に互いに共振周波数が異なる(共振周波数がR f 1, R f 2, R f 3である)3つのピークを有する波形の信号である。なお、1kHz~20kHzの周波数帯域は、スチームトラップ500からの蒸気漏れの有無を診断するのに観察が必要となる範囲である。

【0059】

蒸気や復水(ドレン)の何れか一方が流れるスチームトラップ500においてその振動を計測する場合に、10kHz付近の振動周波数を調べることで、スチームトラップ500内を流れる流体が蒸気であるか否かを比較的高い精度で判別できることが知られている。そして、振動プローブ111の振動センサ114で生成される電気信号の波形には、10kHz付近(9kHz~11kHz)に共振周波数R f 1を有する第1ピークが含まれる(振幅がE 1のピークが含まれる)。このため、振動プローブ111では、スチームトラップ500内を流れる流体が蒸気であるか否かを高い精度で判別するのに有用である。

【0060】

また、振動センサ114で生成される電気信号の波形には、1kHz~20kHzの周波数帯域に、第1ピークの他に第2ピーク(共振周波数がR f 2のピーク)および第3ピーク(共振周波数がR f 3のピーク)を有する。このように波形に3つのピークが現れるのは、図3を用いて説明したように、スチームトラップ500の表面500aと振動センサ114との間の振動伝達経路に、探触棒112と台座部113の他に温度プローブ117のハウジング118が介在していることに起因している。よって、積分値算出部193で1kHz~20kHzの周波数帯域における電気信号を積分した場合に、1つのピークや2つのピークしか有さない信号に比べて、大きな積分値を得ることができる。これによっても、スチームトラップ500内を流れる流体が蒸気であるか否かを高い精度で判別するのに有用である。

【0061】

10

20

30

40

50

また、本実施形態に係る計測装置 1 では、振動プローブ 1 1 の探触棒 1 1 2 が筒形状を有し、当該探触棒 1 1 2 の筒内中空部 1 1 2 a 内に温度プローブ 1 1 7 のハウジング 1 1 8 が収容されている。よって、本実施形態に係る計測装置 1 では、スチームトラップ 5 0 0 における表面温度の計測箇所と略同一の箇所で振動の強度を計測することができ、スチームトラップ 5 0 0 における蒸気漏れの有無の診断を高い精度で行うのに優位である。

【 0 0 6 2 】

以上のように、本実施形態に係る振動プローブ 1 1 1 および計測装置 1 では、高い計測精度をもって計測対象物であるスチームトラップ 5 0 0 の振動の強度を計測することができる。

【 0 0 6 3 】

[ 変形例 ]

変形例に係る振動プローブ 2 1 1 の構成について、図 7 を用いて説明する。なお、本変形例に係る振動プローブ 2 1 1 は、設置タイプの計測装置に採用されるものを想定している。

【 0 0 6 4 】

図 7 ( a ) に示すように、本変形例に係る振動プローブ 2 1 1 は、探触棒 2 1 2 と、断熱部材 2 1 5 と、台座部 2 1 3 と、振動センサ ( 例えば、圧電型加速度センサ ) 2 1 4 と、複数のビス 2 1 6 とを備える。振動の計測時において、探触棒 2 1 2 における断熱部材 2 1 5 が接合された側とは反対側の先端がスチームトラップ 5 0 0 の表面 5 0 0 a に当接される。なお、本変形例では、上記実施形態と同様に、ステンレス鋼から形成された探触棒 2 1 2 を採用している。

【 0 0 6 5 】

探触棒 2 1 2 は、断熱部材 2 1 5 との接合側において、他の部分に比べて大径の大径部 2 1 2 d を有し、当該大径部 2 1 2 d の後端面 2 1 2 e で断熱部材 2 1 5 に当接するように配されている。断熱部材 2 1 5 の後端側は、台座部 2 1 3 の前端面 2 1 3 f に当接している。

【 0 0 6 6 】

台座部 2 1 3 の後端面 2 1 3 d には、振動センサ 2 1 4 が接合されている。

【 0 0 6 7 】

図 7 ( b ) に示すように、断熱部材 2 1 5 は、円筒形状を有し、内方に筒内中空部 2 1 5 a を有する。断熱部材 2 1 5 の外周面には、長手方向に沿って 2 つのネジ孔が開けられている。なお、本実施形態では、アルミナセラミックスから形成された断熱部材 2 1 5 を採用している。

【 0 0 6 8 】

断熱部材 2 1 5 に対しては、後端側の開口から、筒内中空部 2 1 5 a に台座部 2 1 3 の嵌入部 2 1 3 g が嵌入されている。そして、台座部 2 1 3 における嵌入部 2 1 3 g の外周面と断熱部材 2 1 5 の内周面とは、互いに直に当接した状態でビス 2 1 6 により固定されている。なお、本変形例でも、ステンレス鋼から形成された台座部 2 1 5 を採用している。

【 0 0 6 9 】

断熱部材 2 1 5 の前端側の開口からは、筒内中空部 2 1 5 a に探触棒 2 1 2 の嵌入部 2 1 2 f が嵌入されている。そして、探触棒 2 1 2 における嵌入部 2 1 2 f の外周面と断熱部材 2 1 5 の内周面とは、互いに直に当接した状態でビス 2 1 6 により固定されている。

【 0 0 7 0 】

本変形例に係る振動プローブ 2 1 1 では、探触棒 2 1 2 と台座部 2 1 3 との間に断熱部材 2 1 5 が介挿されている。特に設置タイプの計測装置に用いる振動プローブ 2 1 1 においては、探触棒 2 1 2 の先端が計測対象物であるスチームトラップ 5 0 0 の表面 5 0 0 a に常時当接した状態となるため、スチームトラップ 5 0 0 からの熱が探触棒 2 1 2 に伝達され、探触棒 2 1 2 が高温となる。このため、探触棒 2 1 2 と台座部 2 1 3 との間に断熱部材 2 1 5 を介挿することで、探触棒 2 1 2 を伝ってきた熱が振動センサ 2 1 4 へと伝達されるのを抑制することができる。よって、本変形例に係る振動プローブ 2 1 1 では、振

10

20

30

40

50

動センサ 2 1 4 の熱に起因する故障や破損を抑制することができる。

【 0 0 7 1 】

また、本変形例に係る振動プローブ 2 1 1 では、スチームトラップ 5 0 0 の表面 5 0 0 a と振動センサ 2 1 4 との間の振動の伝達経路において、探触棒 2 1 2 および台座部 2 1 3 の双方と直列に断熱部材 2 1 5 を介挿している。このため、本変形例に係る振動プローブ 2 1 1 では、断熱部材 2 1 5 を「付属部材」として採用することにより、熱による振動センサ 2 1 4 の故障や破損を抑制しながら、高い計測精度を実現することができる。

【 0 0 7 2 】

ここで、図 7 ( b ) に示すように、断熱部材 2 1 5 の長さは L 3 である。断熱部材 2 1 5 の長さ L 3 については、長くし過ぎると共振周波数が低い帯域でピークが出ることになり、逆に、短くし過ぎると探触棒 2 1 2 と台座部 2 1 3 との間での断熱性能が低下してしまう。よって、断熱部材 2 1 5 の長さ L 3 については、共振周波数と断熱性能の両観点を考慮して決定することが重要となる。

【 0 0 7 3 】

[ その他の変形例 ]

上記実施形態および上記変形例では、計測対象物 ( スチームトラップ 5 0 0 ) の表面 5 0 0 a と振動センサ 1 1 4 , 2 1 4 との間の振動の伝達経路において、「付属部材」としてハウジング 1 1 8 、断熱部材 2 1 5 を配することとしたが、本発明は、2 つ以上の「付属部材」を配することにしてもよい。この場合に、探触棒や台座部に対して直列・並列の任意の配置も可能である。

【 符号の説明 】

【 0 0 7 4 】

- 1 計測装置
- 1 1 プローブ
- 1 1 1 , 2 1 1 振動プローブ
- 1 1 2 , 2 1 2 探触棒
- 1 1 3 , 2 1 3 台座部
- 1 1 4 振動センサ
- 1 1 7 温度プローブ
- 1 1 8 ハウジング ( 付属部材 )
- 2 1 5 断熱部材 ( 付属部材 )
- 5 0 0 スチームトラップ ( 計測対象物 )

10

20

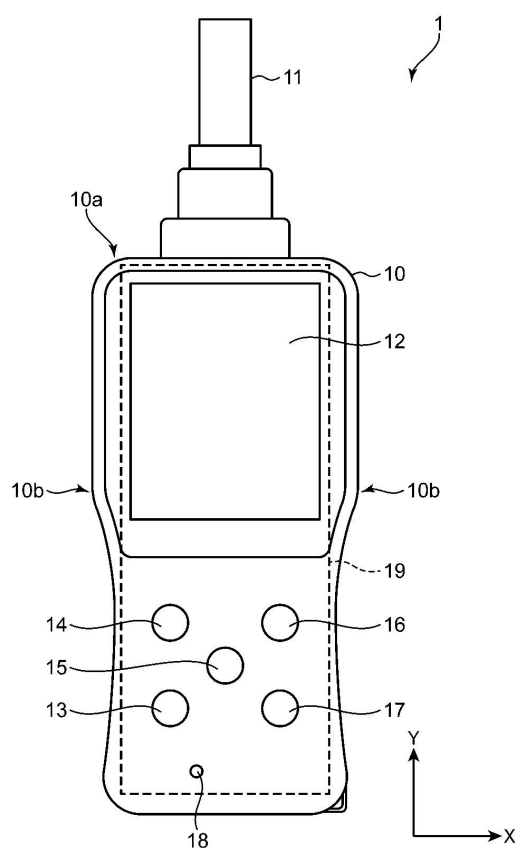
30

40

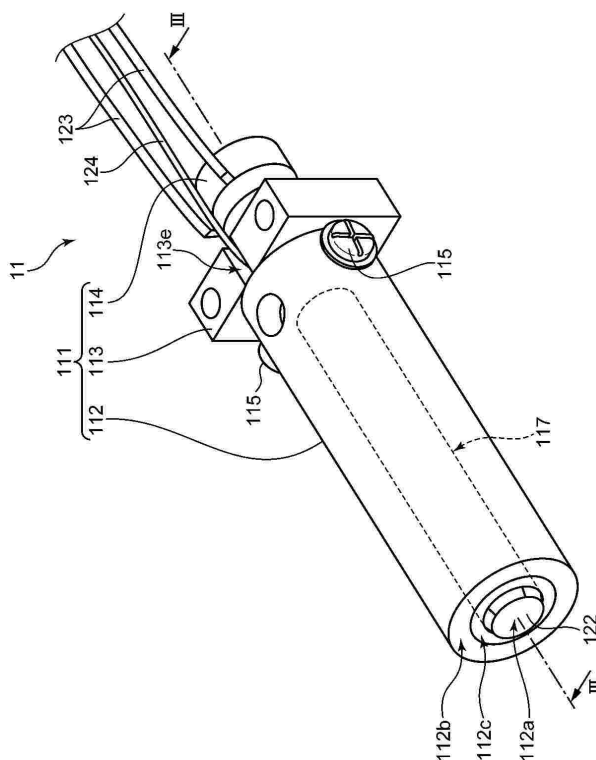
50

【図面】

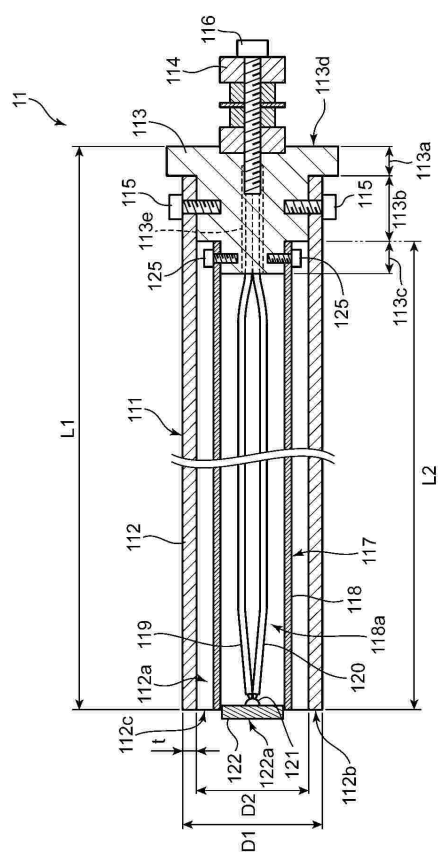
【 図 1 】



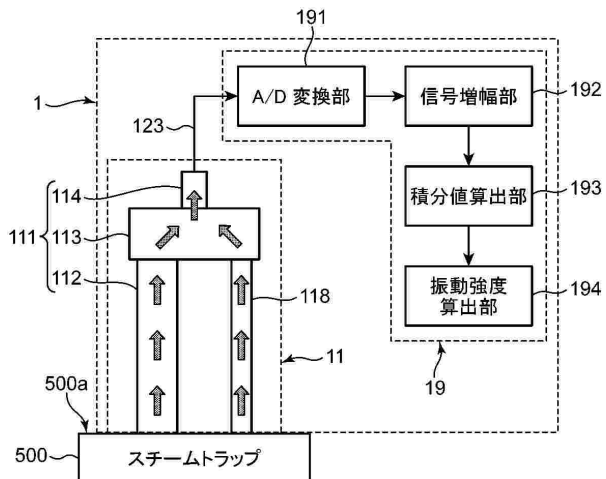
【圖 2】



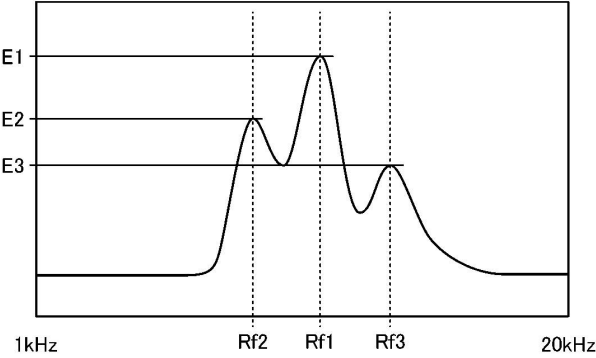
【圖 3】



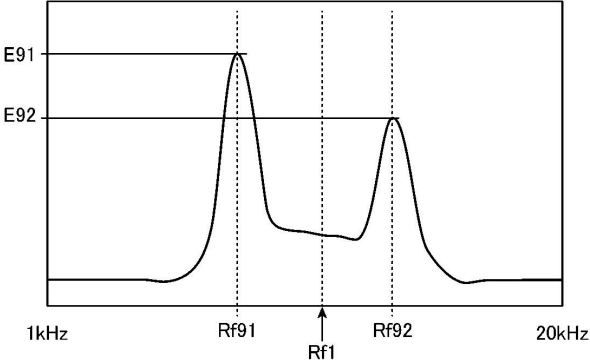
【 図 4 】



【 図 5 】

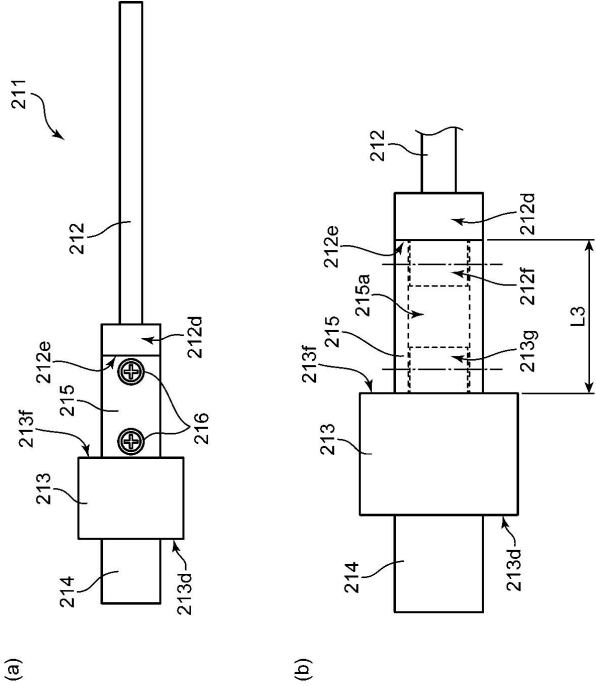


【 図 6 】



10

【 図 7 】



20

30

40

50

---

フロントページの続き

- (56)参考文献 特開平 1 0 - 2 2 7 7 0 0 ( J P , A )  
実開昭 6 1 - 0 1 9 7 3 1 ( J P , U )  
実開平 0 1 - 0 6 7 5 3 7 ( J P , U )  
特開昭 5 9 - 1 2 0 9 2 3 ( J P , A )  
特開 2 0 1 6 - 0 1 1 9 0 4 ( J P , A )  
中国特許出願公開第 1 1 1 2 5 6 5 7 5 ( C N , A )
- (58)調査した分野 (Int.Cl. , D B 名)  
G 0 1 H 1 7 / 0 0  
G 0 1 H 1 / 0 0 - 1 / 1 6  
G 0 1 H 1 1 / 0 8  
G 0 1 M 9 9 / 0 0  
G 0 1 K 1 / 0 0 - 1 9 / 0 0  
F 1 6 T 1 / 4 8